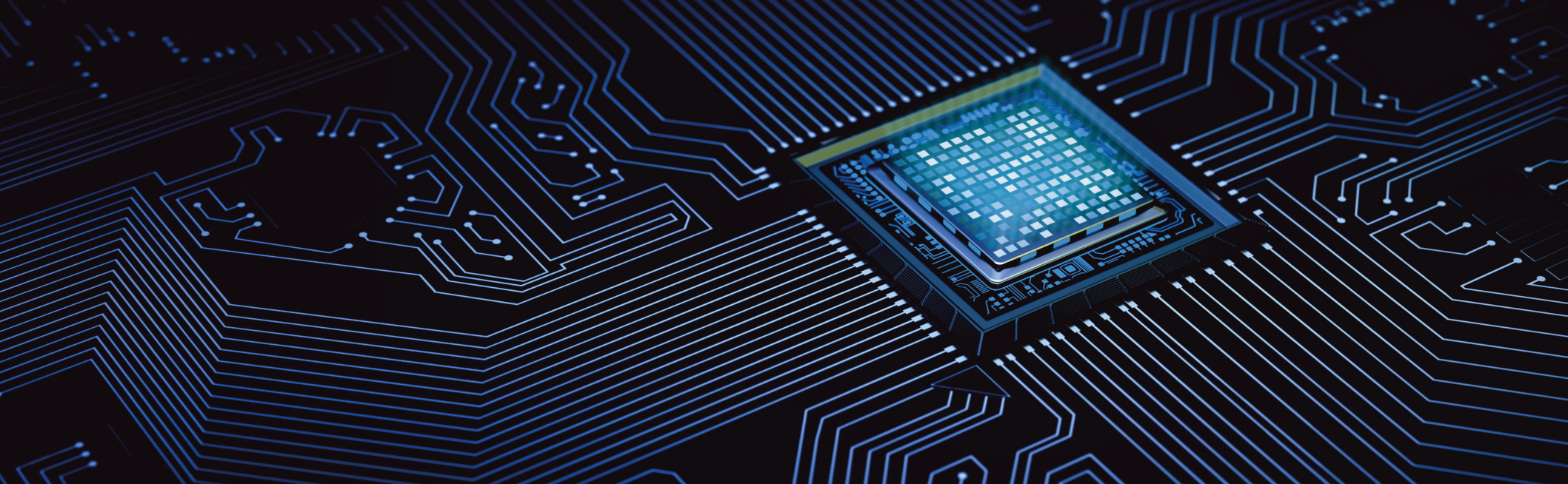


AI 핵심 고정밀 센서 아날로그 반도체 기업, 해치텍

HAECHITECH

Handheld Automation Environment Computing Humanoid Infrastructure



DISCLAIMER

본 자료는 주식회사 해치텍의 상장과 관련하여 기관투자자를 대상으로 실시되는 프레젠테이션에서의 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측 정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보로서, 회사의 향후 예상되는 경영 현황 및 재무 실적에 대한 미래 전망 및 예상을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

본 자료의 “예측 정보”는 향후 경영 환경의 변화 등에 영향을 받으며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측 정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 향후 전망은 프레젠테이션 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장 상황과 회사의 경영 방향 등을 고려한 것으로서, 향후 시장 환경의 변화와 경영 전략 수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매출, 투자 및 매매의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 법적 근거가 될 수 없습니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하나, 출처의 표시는 필수 사항입니다. 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적 제재를 받을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

목차

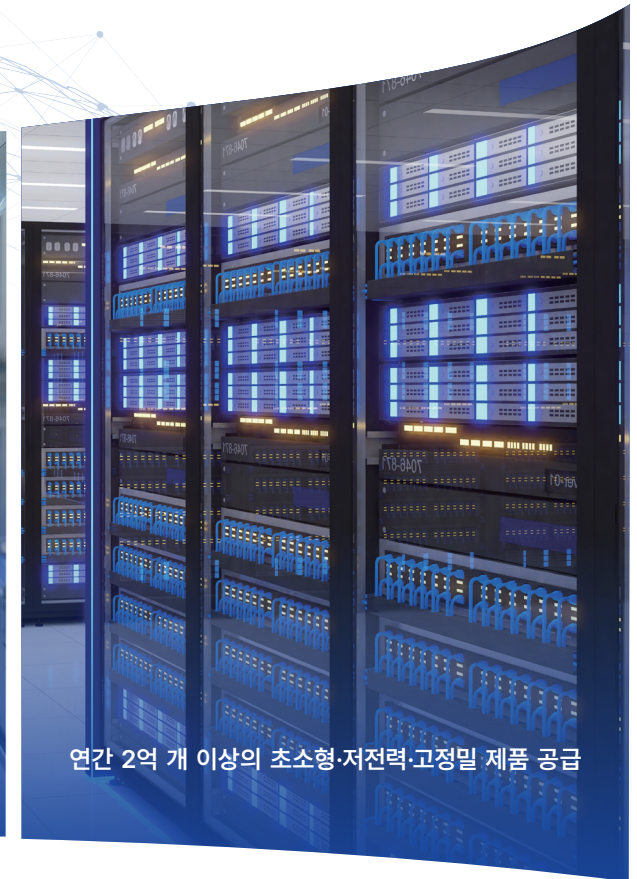
HAECHITECH



고품질·고신뢰성 센서 기술 선도



100개 이상의 고객사에 최적화된 센서 솔루션 제공



연간 2억 개 이상의 초소형·저전력·고정밀 제품 공급

CHAPTER 01

프롤로그

CHAPTER 02

회사 개요

CHAPTER 03

핵심 경쟁력

성장 전략

부록

01 고정밀 센서 IC 수요의 구조적 증가

피지컬 AI·고성능컴퓨터·IoT· 전기차 등 현실을 직접 감지하는 고정밀 센서 IC 수요의 구조적 증가

시장 변화

산업의 구조적 변화

수요 발생

현실 데이터 필요성 증대
(위치·방향·회전·속도·전류 등)

수혜 영역

구조적 성장을 이끄는 핵심 부품



AI 및 고성능 컴퓨터 폭증



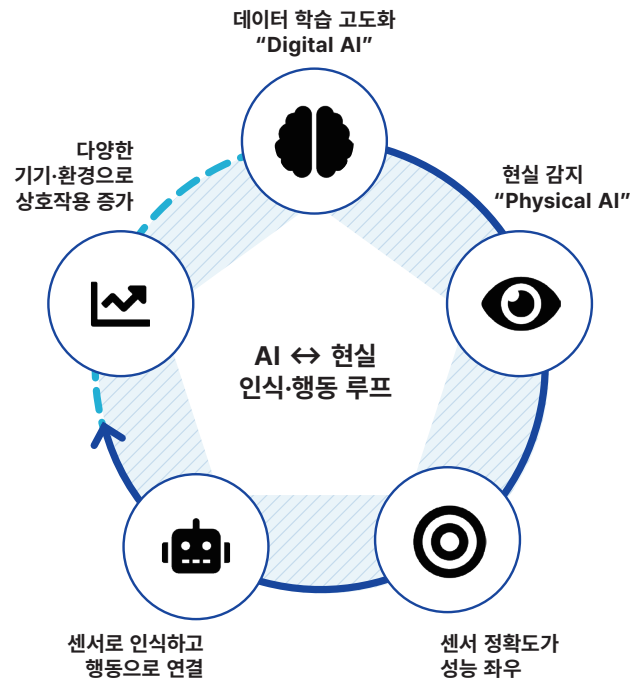
산업자동화 및 정밀의료 확산



IoT 및 스마트디바이스 보급



자율주행, 전동화 확산



센서 IC

- 탑재 센서 개수 증가
- 고정밀·초소형화, 고신뢰성 수요 증가

전력관리 IC

- 전기차 확산과 데이터센터 증설
- 전력 효율 최적화 수요 증가

신호처리 IC

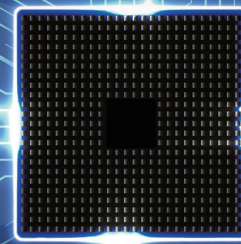
- 자율주행·6G 통신용 수요
- 고부가가치 제품 성장 견인

02 AI 시대, 자기센서 IC의 수요 확대

물리적 현실 / 아날로그 신호

감각기관 / 센서·신호처리

디지털 세계 / AI



자기센서가 감지하는 핵심 데이터



방향



위치



각도



속도



회전량



전류

AI·로봇·자동화·전동화의 확산으로 현실세계의 다양한 물리량을 측정하는 자기센서 IC가 핵심 부품으로 진화

Executive Summary

AI 인프라와 AI 서비스, Physical AI 시대를 만들어가는
정밀 센서 아날로그 반도체 기업, 해치텍

시장점유율 **43%**

국내 지자기센서
(‘25)

디지털자기센서
점유율 확대

CAGR **52%**

매출성장률
(‘22~‘26E)

+리니어센서
+환경센서

누적판매
7억 개+

양산공급
레퍼런스

AI 신성장
시장 확장

USD **37억**

‘28 자기센서
시장규모

국내 유일
자기센서
SoC 플랫폼

INVESTMENT HIGHLIGHT

1 국내 시장 점유율 급성장
0.3% → 43%

경쟁사가 독점하던 국내 스마트폰 자기센서
공급망에 2022년 신규 진입

적용모델 확대하며, 신규고객이 아닌 기존고
객 내 점유율 확대로 높은 성장 가시성

2 2026년 최대 매출
CAGR 52%

‘25년 공급망 대응전략에 일시적 매출 조정
‘26년 상반기 실적 반등 확인 (약 92억 원)

기존 고객향 2026년 최대 매출 달성 예정
SSD향 온도센서·리니어센서 신규 매출

3 AI 시대의 시장 수요 확대
7억 개+ 4대 신성장 시장

글로벌 고객의 양산 레퍼런스로 기술·공급망
검증 완료

동일 플랫폼으로 로봇, 데이터센터,
모빌리티, 헬스케어 시장 확장
(엔코더 IC, 전류센서, 온도센서)

4 3D SoC 플랫폼 자기센서 응용기술
시장규모 USD 37억

해외 경쟁력을 확보한 3D SoC 플랫폼 기반
지자기센서 IC 개발·양산하는 국내 유일 팹리스

‘28년 USD37억, 184억 개 시장 규모의
자기센서 응용기술

회사 개요

1. 기업 현황
2. 주요 연혁
3. 주요 제품
4. 보유기술과 확장성
5. 비즈니스 구조
6. 경영성과

01 기업 현황

글로벌 반도체 센서 시장에서 고정밀 자기센서 IC분야를 선도하는 팹리스 기업

기업명	주식회사 해치텍
대표자명	최성민
본사주소	충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40, 비동 307호
홈페이지	www.haechitech.com
설립일자	2017-02-08
산업분야	시스템반도체 제조업
임직원	47명 (자회사 제외)
자회사	HAECHITECH (SHENZHEN) SEMICONDUCTOR Ltd (중국 현지 법인)
인증현황	벤처기업, 이노비즈, 라이징스타, 강소기업, 전문연구사업자, 소부장전문기업
주요제품	지자기센서(전자나침반) IC, Digital 자기센서 IC, Analog 자기센서 IC, 온도센서 IC, 온습도센서 IC 등



대표이사 최성민

- 포항공과대학교 전자전기공학 (박사)
- '01-03 하이닉스 DRAM설계 선임연구원
- '03-07 하이닉스/매그나칩반도체 설계 책임
- '07-09 매그나칩반도체 IP개발팀 파트장
- '09-17 매그나칩반도체 센서사업부 부장
- 파운드리 마케팅 Director

장현일 · 개발그룹 전무 · 포항공과대학교 전자전기공학 (석사) · 전) SK텔레콤 · 전) HAMPEX · 전) MELFAS 상무	윤준열 · 개발그룹 설계팀 상무 · 포항공과대학교 전자전기공학 (석사) · 전) 하이닉스반도체 · 전) 매그나칩반도체 수석
이동수 · 운영그룹 전무 · 경북대학교 화학공학 (학사) · 전) LG반도체 · 전) 매그나칩반도체 · 전) 리디스 이사	김은중 · 마케팅팀 상무 · 포항공과대학교 전자전기공학 (석사) · 전) 한화정보통신 · 전) Texas Instruments · 전) 매그나칩반도체 부장
우종환 · 재무그룹 전무 · 한양대학교 경영학 (학사) · 전) LG반도체 · 전) 엠텍비전 · 전) 케이피에스 CFO	김찬후 · 영업팀 상무 · 인하대학교 통계학 (학사) · 전) 삼성전자 · 전) MELFAS · 전) 티에스시스템즈 이사

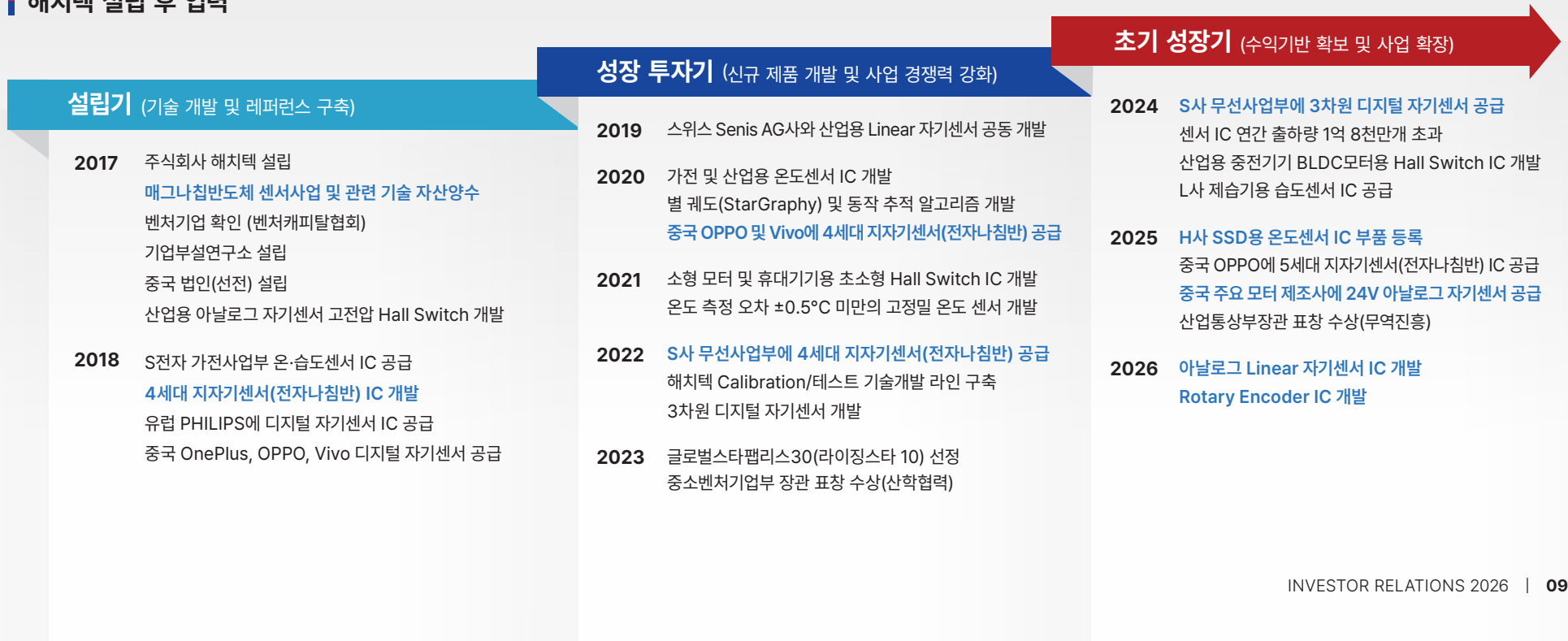
02 주요 연혁

40년 이상 축적된 반도체 업력을 통해 글로벌기업의 신뢰와 안정적 수익 기반 확보

■ 해치텍 이전 반도체 업력



■ 해치텍 설립 후 업력

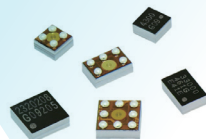


03 주요 제품

고정밀 자기센서와 환경센서를 중심으로 다양한 응용처에 최적화된 센서 IC 포트폴리오 구축

지자기 센서

지구자기장을 측정하여 3차원 나침반 기능 등을 수행하는 반도체 센서
스마트폰(내비게이션), AR/VR, 헬스케어, 자율주행 기기, 드론 등에 탑재



지자기
(63.7%)

디지털자기
(31.6%)

매출 비중
(2025년)

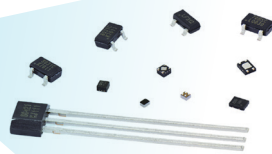
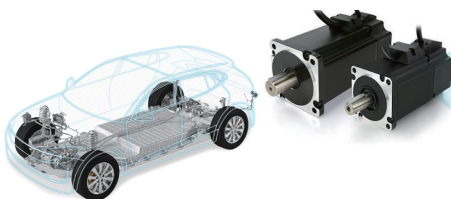
주변의 자기장을 측정하여 디지털 신호로 변환하여 출력하는 반도체 센서
스마트가전, 모바일 악세서리, 헬스케어, 로봇 등에 탑재



디지털 자기센서

아날로그 자기센서

주변의 자기장 크기를 인식하여 아날로그 연속 신호로 출력하는 센서
BLDC 모터, 산업/가전기기용 스위치 산업용 고정밀 측정기 등에 탑재

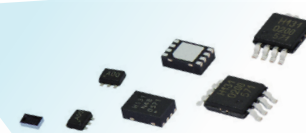


온·습도
(3%)

아날로그
(1%)

환경(온도, 온습도)센서

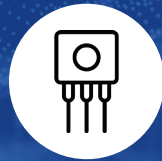
소자를 이용해 대기 또는 시스템의 온도, 온습도를 계측하는 반도체 센서
데이터센터, 공조시스템, 의료기기, 자동차 등에 탑재



04 보유기술과 확장성

확장성이 뛰어난 센서 소자, SoC 반도체 및 소프트웨어 기술 역량 보유

HAECHITECH



소자

3차원 정밀 측정 및 모델링 최적화
(모델링 오차 1% 미만, 탁월한 온도 안정성)



SoC 반도체

완전 통합형 모놀리식 자기장센서
(초소형, 저전력, 고정밀 SoC)



소프트웨어

고속 정밀 방위각 측정 알고리즘
(환경에 따라 센싱 데이터 보정, 분석)

Robot, Physical AI

홀 스위치 | 관절 속도 제어
엔코더 | 정밀 모션 제어
지자기센서 | 자율주행

AI Data Center

온도,온습도 센서 | 발열 관리
전류센서 | 전력 품질 모니터링
홀 스위치 | 냉각용 BLDC 모터

Mobility

전류센서 | 배터리·모터 전류측정
엔코더 | 모터축의 회전 제어
홀 스위치 | 잠금·개폐·위치확인 등

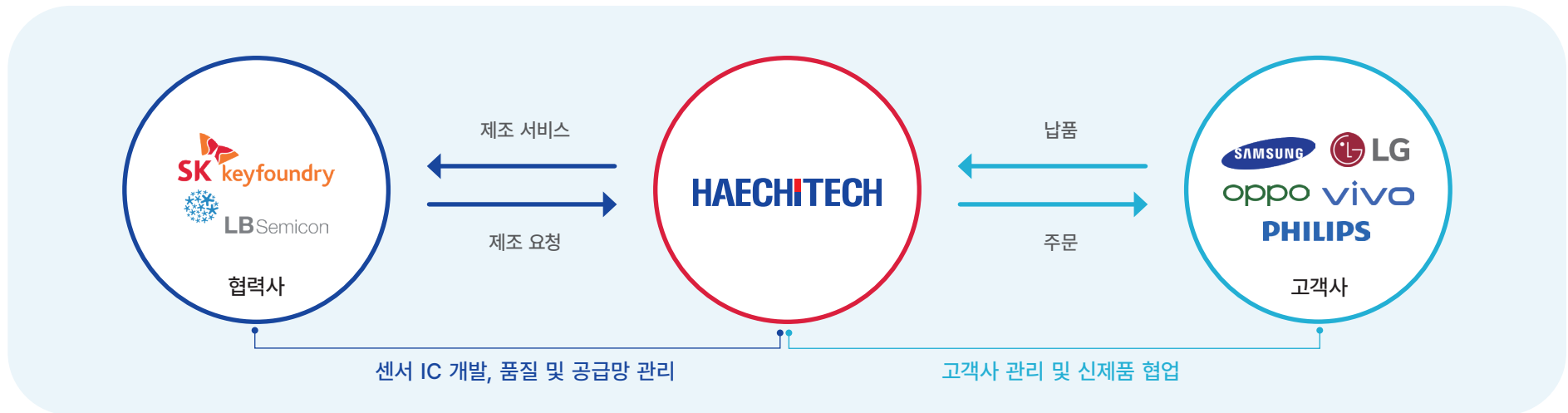
Industrial, Healthcare

자기센서 | 산업용 모터, 위치제어
온도센서 | 의료용 온도계
지자기센서 | 위성통신 위치추적

* 모놀리식: 모든 구성 요소가 하나의 실리콘으로 통합되어 있는 반도체 제품

05 비즈니스 구조

기획부터 양산까지 밸류체인 전 영역을 컨트롤하며 고부가가치 시장으로 확장하는 선순환 비즈니스 모델



Value Chain 지배력 강화

- ✓ 기획·설계·개발 자립도 100%
- ✓ 핵심 공정 기술 및 장비 기술 내재화
- ✓ Design-in (차세대 모델 기획부터 공동 참여)

안정적이고 지속적인 수익 구조

- ✓ 글로벌 기업의 검증된 레퍼런스
- ✓ 외부 협력사와 전략적 협력 기반 대량 양산 시스템
- ✓ 긴 제품 수명 주기 내 반복 매출 (안정적 수익)

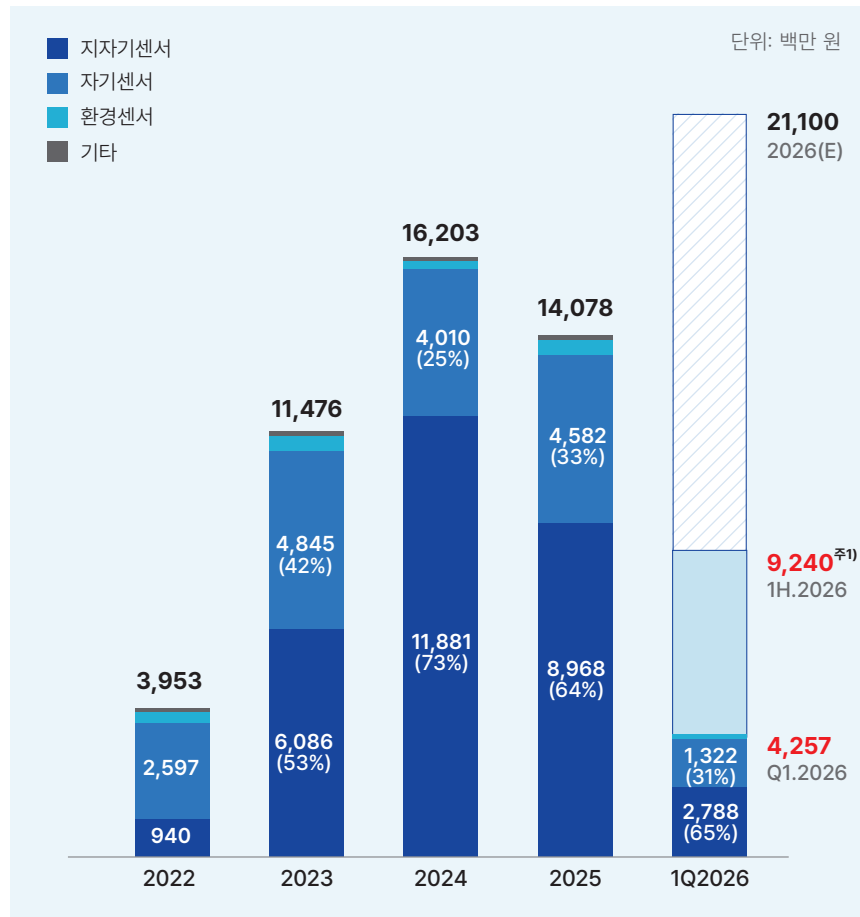
수직·수평적 시장 확장성

- ✓ 지능형 SoC 플랫폼
- ✓ 모바일·가전·로봇 등 다양한 산업 필수 수요
- ✓ 재사용 가능한 기술/인증/공급·유통망 (고부가 시장으로 신속히 확장 가능)

06 경영 성과

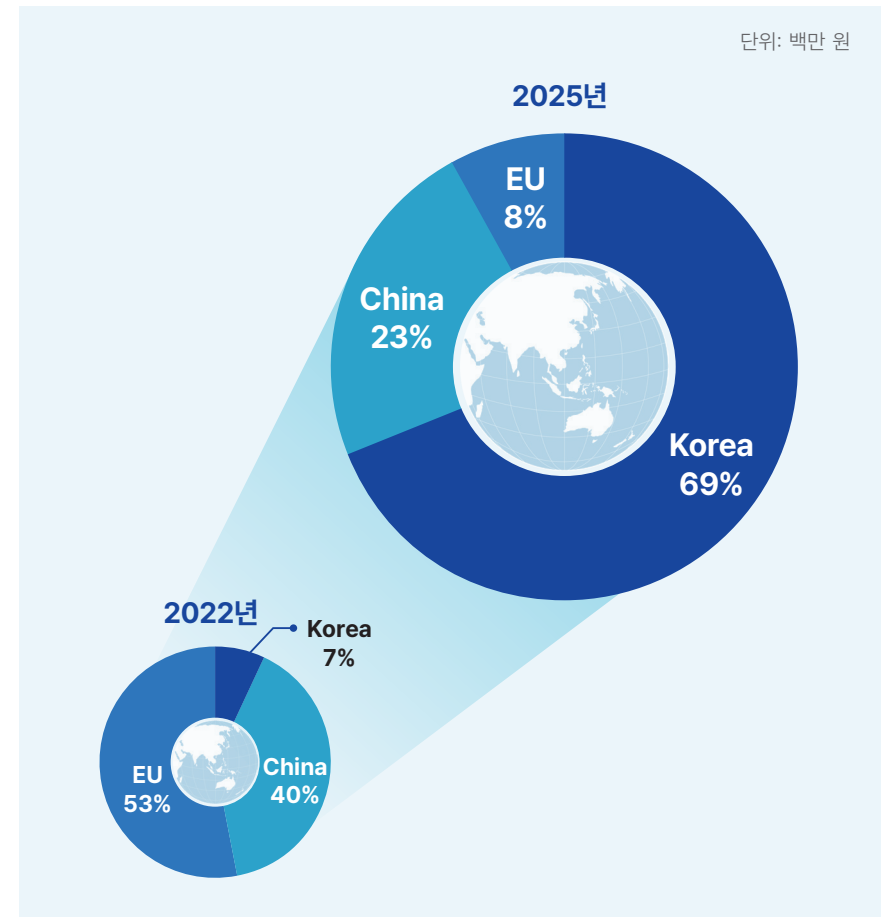
글로벌 고객사 기반으로 제품 포트폴리오와 고객 및 응용시장을 확장하며 제품별, 지역별 균형 성장

■ 제품군별 매출



* 2026년 상반기 매출 비중:
지자기센서 62.3%, 자기센서 35.3%, 환경센서 2.4%

■ 지역별 매출



* 국내기업 해외법인 매출은 국내(Korea)로 분류함

핵심 경쟁력

1. 시장 변화에 선제 대응하는 Design-in 역량
2. 국내 유일의 자기센서 Full Stack 역량
3. 글로벌 Top Tier 고객사 및 양산 레퍼런스
4. 고객 제품의 완성도를 높이는 센서 IC 솔루션 파트너
5. 기술·양산·고객인증의 복합 진입장벽 구축



HAECHECH

01 시장 변화에 선제 대응하는 Design-in 역량

미래 시장수요를 대응하는 상품기획 역량 기반, Design-in 경쟁력으로 중장기 성장기반 확보

차세대 센서 수요 제품화

해치텍의 센서 IC는 고객사의 제품개발 로드맵에 포함되어 고객사와 제품 개발 Cycle 공유

프리미엄 가전 | 전동칫솔의 미세한 힘의 크기 감지 센서 등

IT 인프라 | 데이터센터 발열 관리, 프리미엄 가전의 최적화된 온습도 관리 등

1 시장 수요 기반 제품 기획

특정 전압, 감도, 측정 범위, 인터페이스 커스터마이징
모바일·가전·산업·전장 분야의 신규 수요 선제 대응

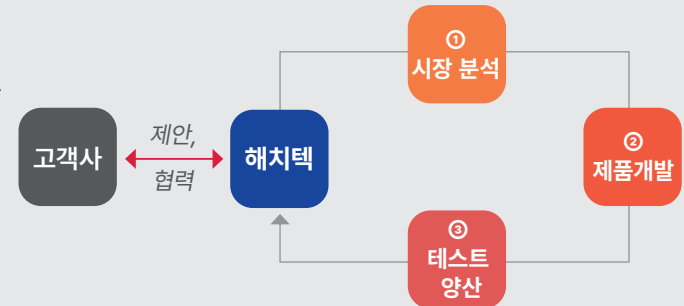
2 40년+ 업력

하이닉스 시절부터 축적된 반도체 업력
'기술/제품기획' 전담 조직

3 검증된 Sensor Platform

30종 이상의 자체 IP 포트폴리오
신제품 개발 기간 단축으로 적기 공급

시장 수요 기반 제품 개발



Design-in 경쟁력

- ✓ E-fuse 기반 Factory Programming 최적화
- ✓ 고객 시스템용 펌웨어, 소프트웨어 개발 KIT
- ✓ 커스터마이징 가능한 DSP IP
(고객 요구에 따라 연산 알고리즘 최적화)

02 국내 유일의 자기센서 Full Stack 역량

개발 전 과정 내재화로 기술 신뢰성과 공급 안정성을 확보하며 글로벌 고객사 내 점유율 확대

개발 전 과정 자체 통합

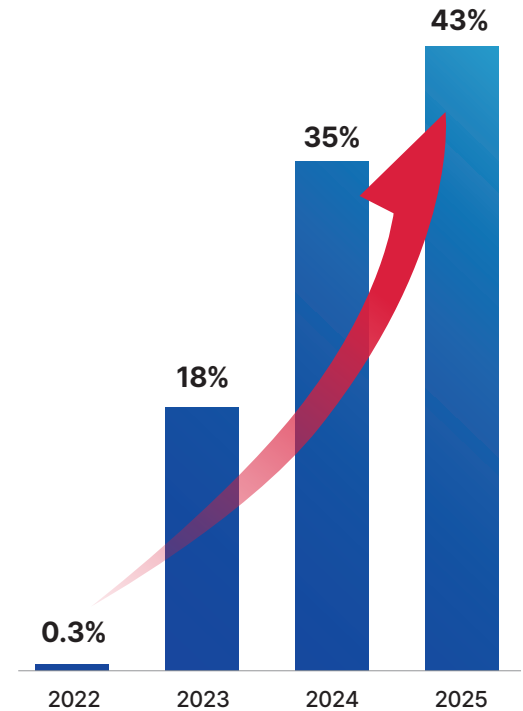
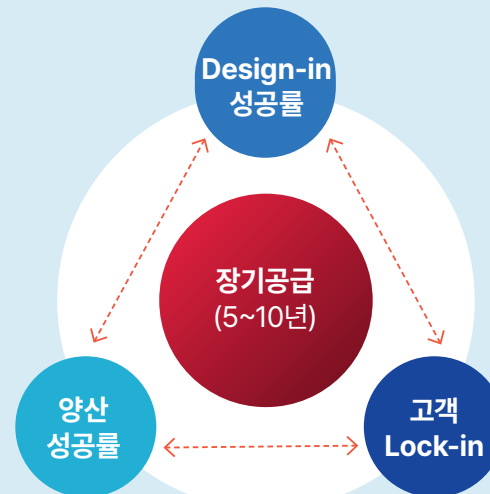
경쟁우위

시장 점유율 확대

국내 글로벌 스마트폰 제조사 내
점유율 증가

	해치텍	일반 팹리스
 소자	 자체 보유	 약함(외주)
 회로설계	 자체 보유	 보유
 알고리즘	 자체 보유	 약함
 테스트	 테스트 기술 보유	 외주 의존
 양산	 특수 공정기술 개발/보유	 약함(외주)

Full Stack 역량이 만드는
3중 경쟁우위



일본 경쟁사가 독점하던 시장에서 기술력과
공급 안정성을 인정받아 점유율 급상승

03 글로벌 Top Tier 고객사 및 양산 공급 레퍼런스

유럽 프리미엄 가전부터 글로벌 스마트폰, 메모리 제조사까지 Top Tier 레퍼런스 보유

유럽

프리미엄 가전 및 정밀 산업 기기

필립스 전동칫솔
(비접촉 압력 감지용 디지털 자기센서)

드롱기 프리미엄 커피머신
(수위 측정용 아날로그 자기센서)

아시아

프리미엄 가전 및 정밀 산업 기기

오포/비보 프리미엄 스마트폰
(팝업 카메라 디지털 자기센서, 전자나침반용 지자기센서)

레노버/모토로라 스마트폰 및 태블릿
(지자기센서 및 디지털 자기센서)

TOPBAND 모터솔루션
(아날로그 자기센서)

국내

프리미엄 가전 및 정밀 산업 기기

글로벌 스마트폰 제조사
(지자기센서, 충전/각도인식 자기센서)

글로벌 메모리 제조사
(SSD용 온도센서 부품 등록)

글로벌 가전기업
(온·습도 통합 센서 공급)

북미

프리미엄 가전 및 정밀 산업 기기

글로벌 IT 태블릿 및 스마트 기기
(자기센서 샘플 평가 중)

글로벌 가전기업 구강 세정기
(모터 속도 및 수위 측정용 자기센서 평가 중)

Industrial & Appliance



PHILIPS



SAMSUNG

K'ARCHER



FAULHABER



Mobile

SAMSUNG



oppo

Lenovo



vivo



04 고객 제품의 완성도를 높이는 센서 IC 솔루션 파트너

고객사의 시스템 성능을 극대화하는 소자, SoC 및 소프트웨어 개발 역량 보유

제조사의 Need 수용

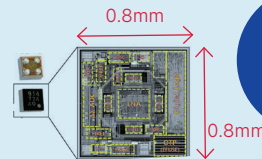
센서 IC는 완제품 성능·품질·원가에 영향을 미치는 핵심 부품
고객사는 고성능·소형화·저전력은 물론 개발 효율성과 양산 안정성까지 충족하는 솔루션 요구



해치텍의 센서 IC 선택 이유

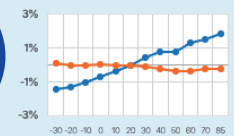
최적화, 소형화, 저전력

외부 MCU 없이 칩 내부에서 스스로 연산
경쟁사 대비 주요 IP 면적 15~20% 감소



품질 안전성

글로벌 경쟁사 대비 2배 우수한 '온도안정성'
양산기반 모델링·제품개발로 품질 안정화



Customer Value

공급 안정성

핵심 양산기술 내재화로 공급망 안정화
7억 개+ (누적 출하량), 98%(양산 수율)

비용 절감

센서 IC와 알고리즘을 결합하여
별도 자이로스코프 없이도 동작 인식 기능
(중저가 제품에서 추가 부품없이 동작 인식 구현)

05 기술·양산·고객인증의 복합 진입장벽 구축

높은 기술력과 사업화 능력을 기반으로 신규 경쟁사의 진입이 어려운 경쟁우위 확보

자기센서 영역

자기센서는 위치, 방향, 회전, 속도, 전류 감지 등에 활용되며
AI가 실제 세계에서 움직이기 위한 핵심 센서



홀소자

자기장 검출 소자



아날로그 회로

미세신호 증폭·보정



혼성신호

Analog-Digital 통합



알고리즘

보정·검출 로직



패키지

WLCSP-Bump 설계



테스트

웨이퍼·최종 검사



DSP

신호처리 연산



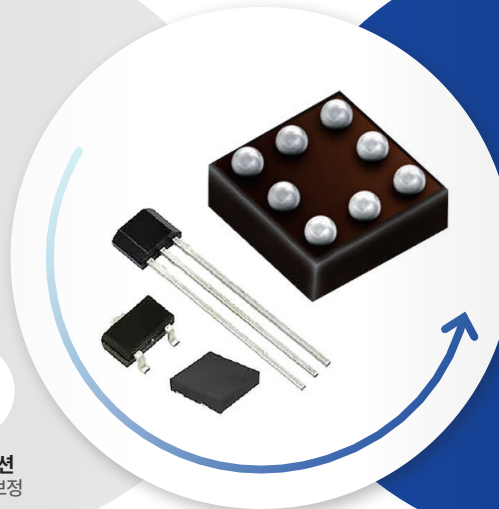
양산

수율·품질 안정화



캘리브레이션

온도·노이즈 보정



자기센서 시장의 구조적 사이클

채택 후 검증과 양산 후 차기 모델까지
연결되는 고객 락인 구조 형성



반복되는 Lock-in 구조 (높은 교체 비용)



자기센서 IC는 시장 수요에 대응하는
검증된 품질과 고객 인증 레퍼런스가 경쟁력 좌우

해치텍의 선순환 경쟁우위

차별화된 SoC 기술력

고객 제품 로드맵에
선제적 진입

공정 최적화
수율 안정화

글로벌 고객사
양산 레퍼런스

신제품, 신규 시장으로
빠른 확장

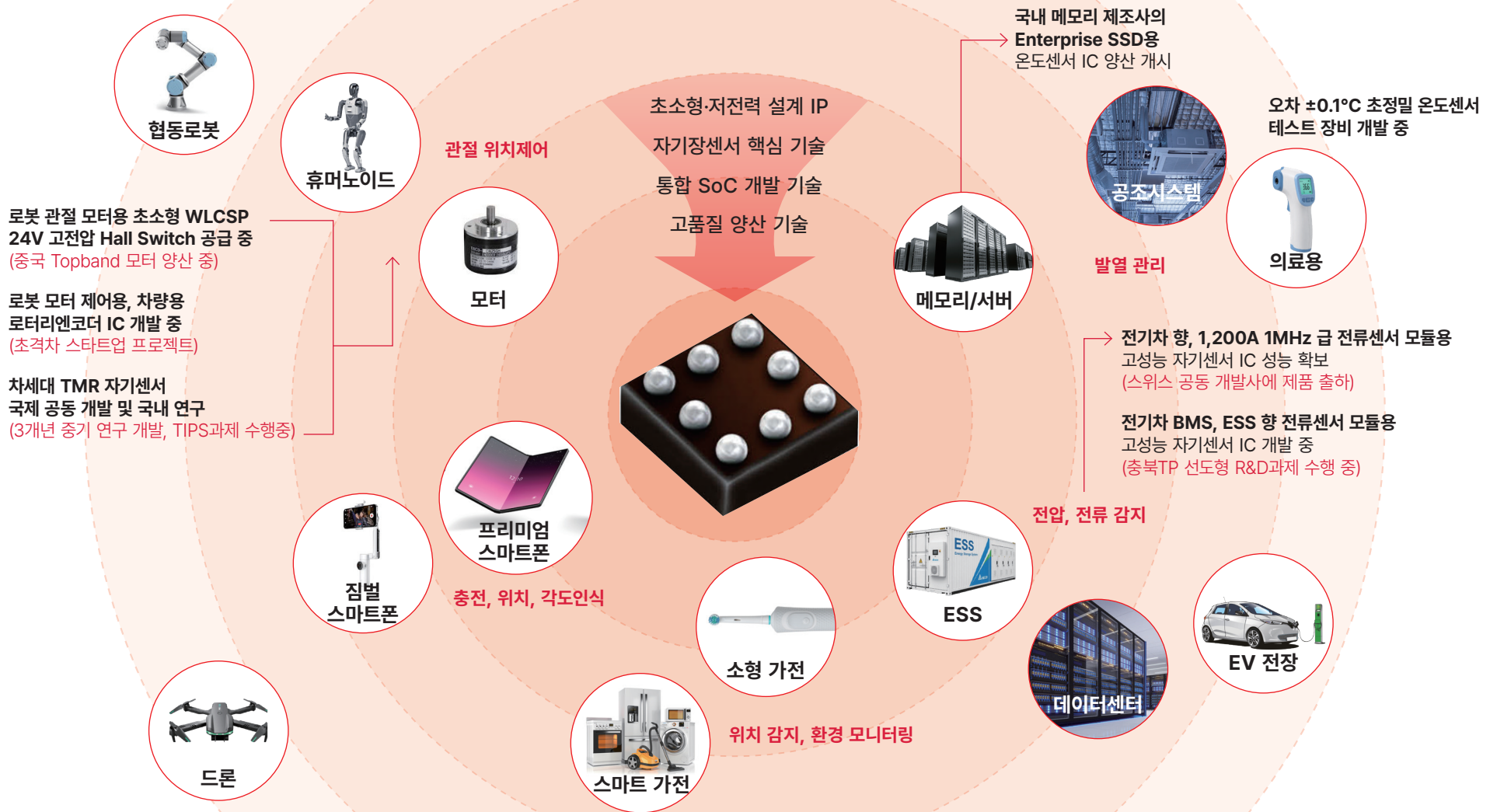
성장 전략

1. 센서 플랫폼 기반의 멀티마켓 확장
2. 피지컬 AI 핵심 부품: 엔코더 IC로 로봇 및 산업 자동화용 센서 시장 본격 진입
3. 전력 인프라 핵심 부품: 전류센서로 전력시장 진입
4. 발열관리 핵심 부품: 온도센서로 데이터센터·의료·IoT 시장 수요 확대 대응
5. 진화하는 모바일 시장의 구조적 수혜
6. 센서 IC 시장 환경 및 해치텍의 차별화된 포지션
7. 성장 로드맵



01 센서 플랫폼 기반의 멀티마켓 확장

검증된 센서 IC 플랫폼을 기반으로 로봇·데이터센터·모빌리티·헬스케어 등 고정밀·고부가 시장으로 확장 중



02 피지컬 AI 핵심 부품 : 엔코더 IC로 로봇 및 산업 자동화용 센서 시장 본격 진입

Hall 기반 고정밀 자기센서와 TMR 신제품 개발을 통해 로봇,프리미엄 가전, 전기차 등 고수익 시장에서 기술 초격차 실현

AI의 감각기관 '고정밀 센서' 수요 폭증

AI는 "판단", 엔코더는 "제어"
명령 → 모터 회전 → 위치/각도 측정 (엔코더) → 오차 보정

협동로봇
(6축 이상)

휴머노이드
(수십 개)

자율구동로봇
(휠/구동부)

엔코더를 통한 로봇 성능 강화

- 위치 제어 정밀도 향상 (반복 정밀도 개선)
- 흔들림 감소 (작업 속도 증가)
- 충돌 방지 (안전성 강화)
- 불필요한 보정 동작 감소 (에너지 효율 개선)

로봇 및 모터용 레퍼런스 확보

- 로봇 관절 모터용 고전압 Hall Switch 양산 (중국 No.2 모터 제조사)
- 로봇청소기에 지자기센서 적용

광학식 대비 내구성이 높고 비용이 낮은
로터리 엔코더 등을 통해 협동 로봇 및 산업용 로봇의
관절 제어 시장 공략



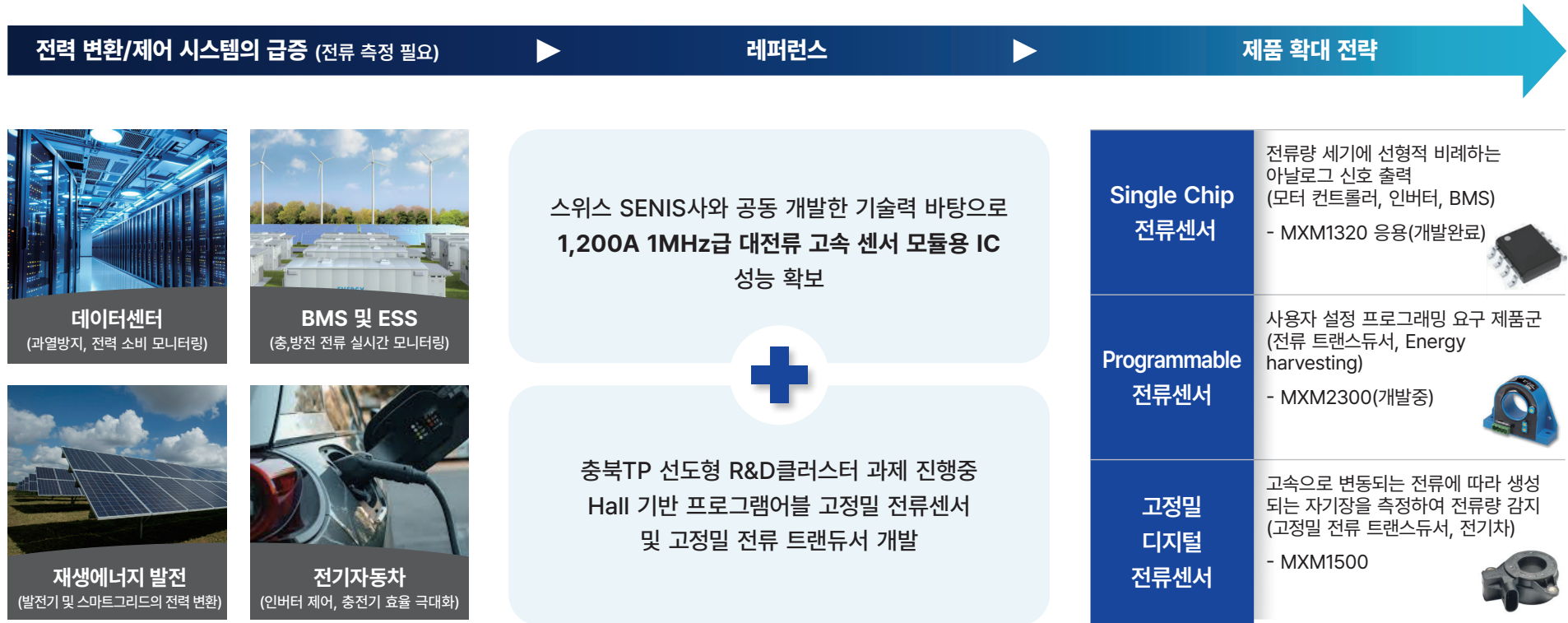
로봇/산업용 Encoder IC의 수요 증가



	Hall-based 14-bit rotary 엔코더	TMR-based 18-bit rotary 엔코더	Off-axis rotary 엔코더
제품개발	회전하는 자석의 자기장 변화 감지 하여 각도를 디지털 신호로 변환 (MXM2400 Sample 제작중)	Hall 소자 대신 TMR소자를 이용한 엔코더 개발 (TMR소자 개발 중)	MR센서 활용하여 자석과센서 IC 중심이 축이 어긋나도 회전 각도를 측정할 수 있는 엔코더 (공간 제약 대응 -소형 기기 유리)
응용처	Encoder, Coreless motor	High-accuracy encoder, Servomotor, EV 구동	로봇 관절 제어, 공장자동화, 수술로봇, 차량용

03 전력 인프라 핵심 부품: 전류센서로 전력시장 진입

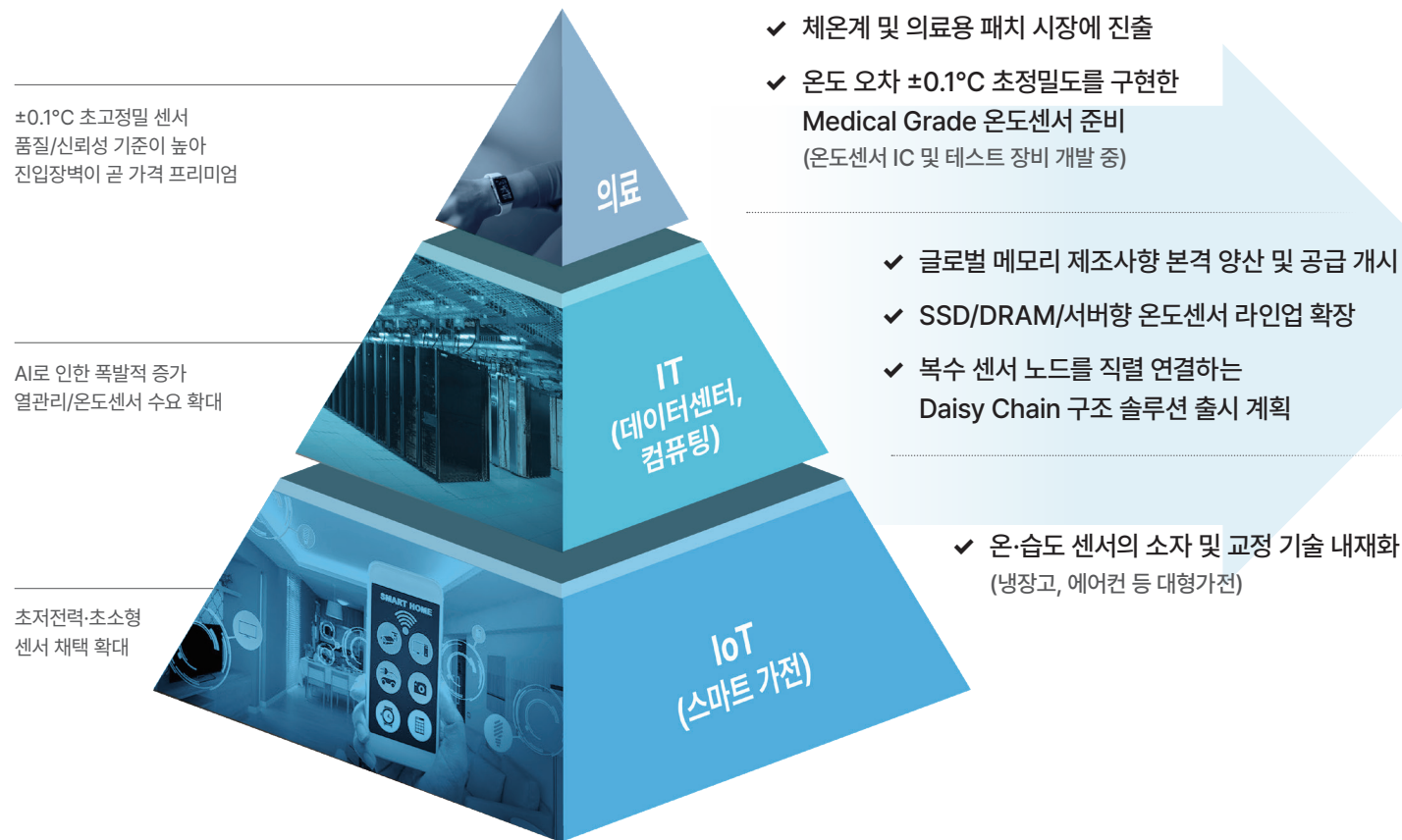
전력 인프라와 전동화 확산으로 전류센서 탑재량 급증하며, 자기센서 기술 기반의 전류센서로 고부가 전력시장 진입



고전압·고전류 환경에서 정밀 측정이 필수화, Programmable/Digital 센서로 Premium Mix 전환 추진

04 발열관리 핵심 부품: 온도센서로 데이터센터·의료·IoT 시장 수요 확대 대응

글로벌 메모리 제조사의 Enterprise SSD 온도센서 양산을 시작으로 자동화, 데이터센터, 의료 시장으로 진출



**고성장·고마진
시장 진입**

05 진화하는 모바일 시장의 구조적 수혜

스마트폰의 다양성 확대에 따른 센서 탑재량 증가 - 시장 수요 맞춤형 센서로 점유율 확대

"멀티 센서 플랫폼"으로 진화하는 모바일 시장

스마트폰 기능의 고도화 및 활용의 다양화



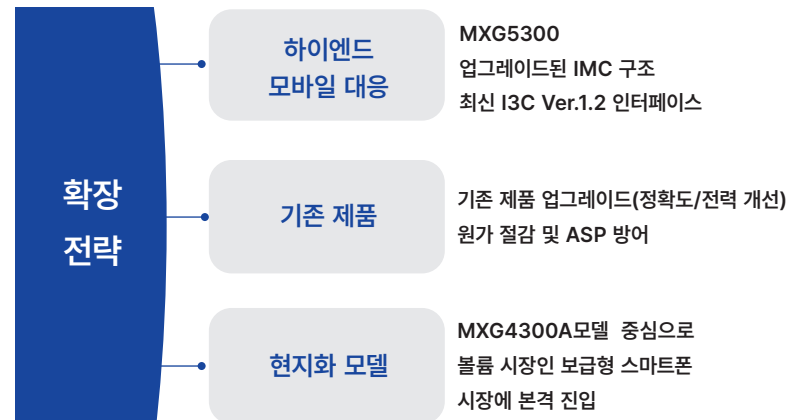
피지컬 AI로서의 모바일

- 카메라와 각종 첨단 센서가 사용자의 환경을 3차원으로 실시간 인식
- 모바일 기기 내에서 직접 실행되는 온디바이스 AI 모델 발전

정밀성 ↑ 센서의 크기 ↓ 전력소모 ↓

플래그십 모델 중심으로 센서 탑재량(센서 수) 증가

구조적 수혜 위의 확장 전략

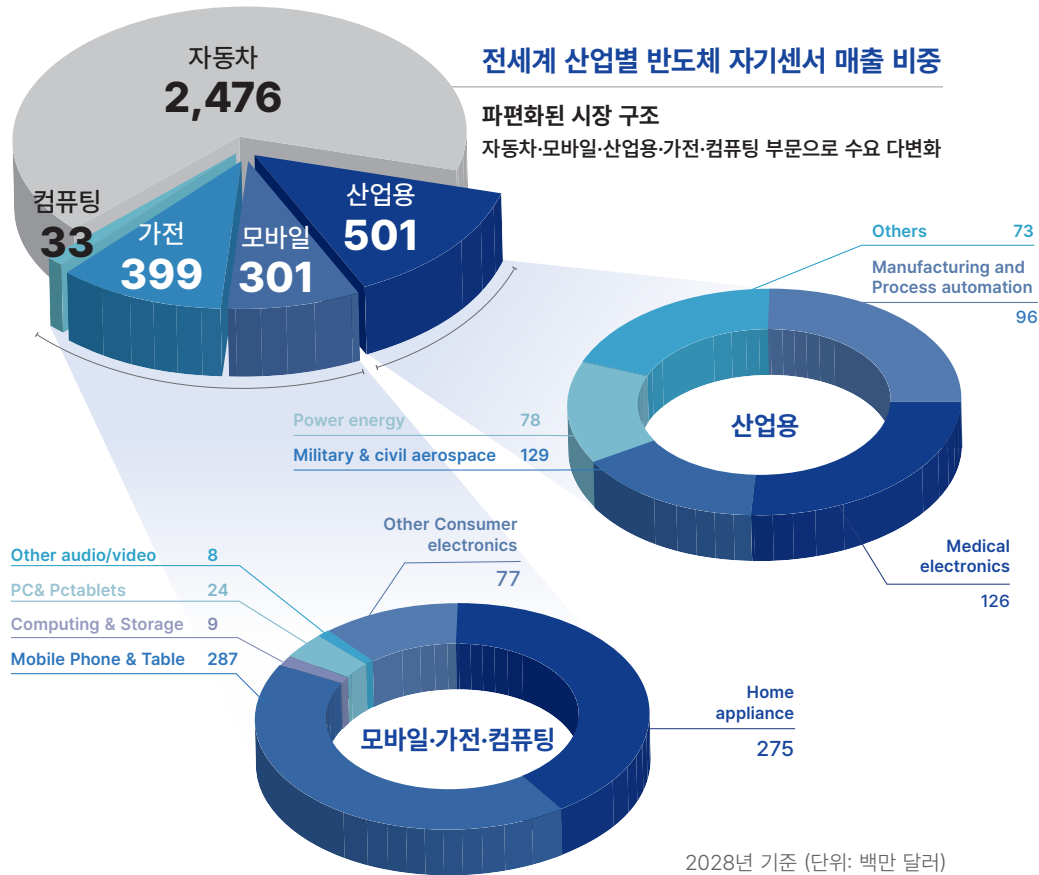


글로벌 ODM 협력 고객사 다변화

"Luxshare, Huaqin 등 글로벌 Top tier ODM 업체와 기술 협력"
Honor, Transsion 등 중국 등의 신흥 브랜드로 적용 모델 확대

06 센서 IC 시장 환경 및 해치텍의 차별화된 포지션

고객 및 응용처별로 세분화된 시장에서 고객사 레퍼런스와 커스터마이징 역량으로 신규 응용시장 진입, 매출 기반 확장



시장 환경과 진입 전략

시장이 세분화되어 대기업은 일괄 대응 한계

Application(응용처)
제품 다변화

고객사별
요구사항 상이

장기 공급 및 품질
신뢰성 중요



시장(국가)별 전략

중국

기술 격차 및 글로벌 고객사를 통한 시장 우위

일본·미국·유럽

동등 이상의 성능과 공급 안정성 기반 가격경쟁력

신성장 시장

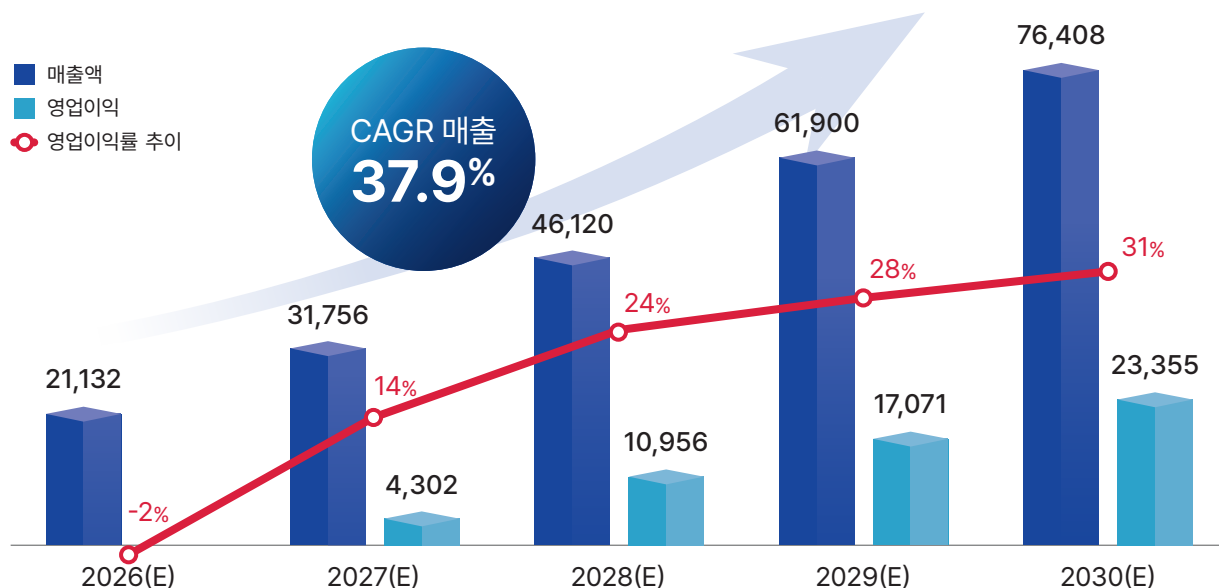
신속한 커스터마이징으로 틈새 시장 침투

고객 커스터마이징과 기술력 기반으로
기존시장에서 인접시장으로 확장하며
추가 성장동력 확보

07 성장 로드맵

고부가가치 제품 중심의 매출 성장과 영업 레버리지 효과로 높은 수익성을 확보한 고정밀 아날로그 반도체 기업

예상 재무 성과 및 달성 목표 단위: 백만 원



매출 모멘텀

- 고부가가치 제품 중심의 매출 성장
- 장기 제품 수명주기를 기반으로 신규 응용처 및 고객매출이 누적적 증가

이익 모멘텀

- Legacy 공정 기반으로, 연구개발비 증가 부담 제한적
- 매출 확대에 따른 규모의 경제 및 영업 레버리지 효과

고정밀 아날로그 반도체 기업으로 사업 다변화

스마트폰용 지자기센서
팹리스 기업

2024

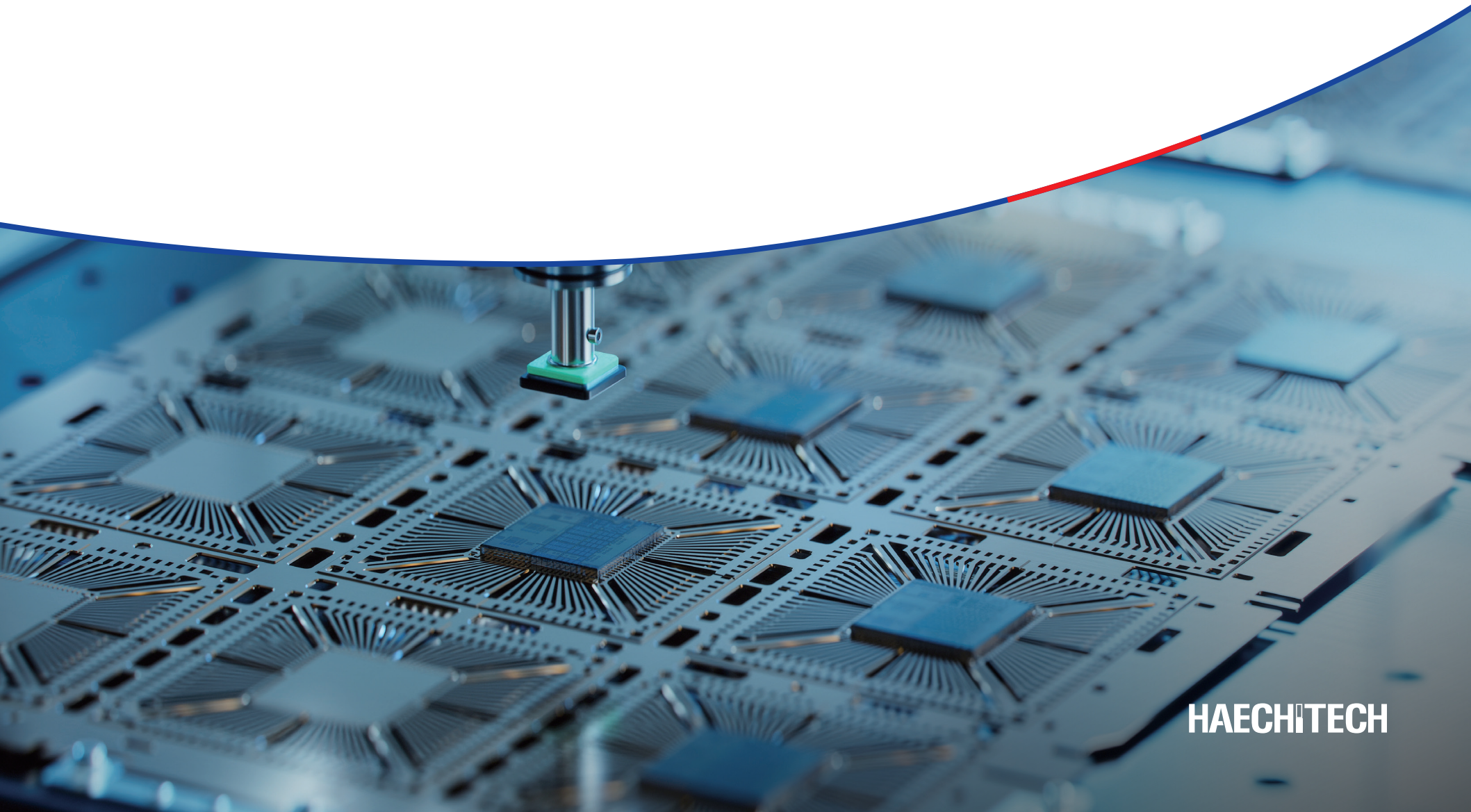


고정밀 아날로그
반도체 기업

2030

부록

1. 공모 개요
2. 요약 재무제표



01 공모 개요

공모 현황

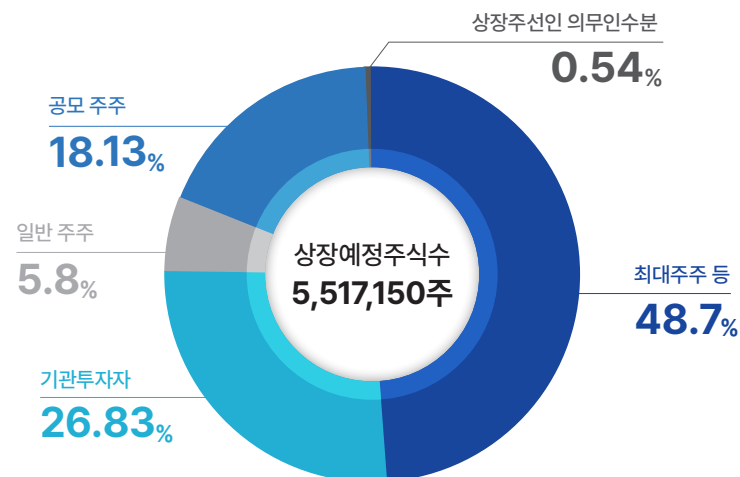
공모주식수	1,000,000주
액면가	500원
공모희망가	23,000원~28,000원
총공모예정금액	230억원~280억원
상장예정주식수	5,517,150주(*)
예정시가총액	1,268억원~1,544억원
주관사	DB증권

(*) 상장주선인 의무인수분 30,000주 포함

공모 일정

수요예측일	2026.08.03~2026.08.07
청약예정일	2026.08.12~2026.08.13
납입일	2026.08.18
상장예정일	2026.08.25

공모 후 주주구성



의무 보유 현황

주주명	주식수	지분율(%)	기간
최대주주 등	2,459,000주	44.57%	3년
	283,000주	5.13%	1년
기관투자자	547,017주	9.91%	1개월
	78,673주	1.43%	6개월
상장주선인 의무인수분	30,000주	0.54%	3개월
총계	3,397,690주	61.58%	

02 요약 재무제표

재무 상태표

(단위: 백만 원)

구 분	2023	2024	2025	1Q2026
유동자산	6,907	5,424	9,054	8,813
비유동자산	2,750	6,861	4,971	4,634
자산총계	9,657	12,285	14,025	13,447
유동부채	3,542	14,341	5,064	4,777
비유동부채	269	704	992	777
부채총계	3,811	15,045	6,056	5,554
자본금 등	2,985	1,457	20,217	20,437
이익잉여금	2,861	-4,217	-12,248	-12,544
자본총계	5,846	-2,760	7,969	7,893

(*) 2023년은 K-GAAP 기준 별도 재무제표이며, 2024년부터 K-IFRS기준 연결 재무제표입니다.

손익계산서

(단위: 백만 원)

구 분	2023	2024	2025	1Q2026
매출액	11,476	16,203	14,078	4,257
매출원가	5,982	10,348	9,274	2,587
매출총이익	5,494	5,855	4,804	1,670
판매비와 관리비	4,345	6,130	7,199	2,209
영업이익	1,149	-275	-2,395	-539
법인세 비용차감전 순이익	1,043	1,128	-6,420	-296
법인세비용	-535	-1,073	1,610	-
당기순이익	1,578	-55	-8,030	-296